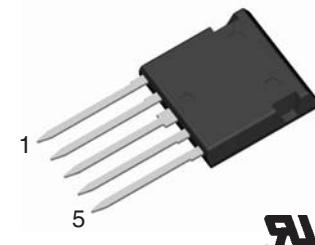
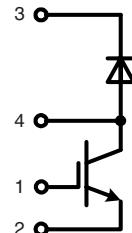


IGBT Chopper

in ISOPLUS i4-PAC™

I_{C25} = 38 A
 V_{CES} = 600 V
 $V_{CE(sat)\text{ typ.}}$ = 1.9 V

Preliminary data



IGBT

Symbol	Conditions	Maximum Ratings		
V_{CES}	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	600		V
V_{GES}		± 20		V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	38		A
I_{C90}	$T_C = 90^\circ\text{C}$	24		A
I_{CM}	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$; $R_G = 10 \Omega$; $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$	110		A
V_{CEK}	RBSOA, Clamped inductive load; $L = 100 \mu\text{H}$	V_{CES}		
t_{sc} (SCSOA)	$V_{CE} = V_{CES}$; $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$; $R_G = 10 \Omega$; $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$ non-repetitive	10		μs
P_{tot}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	125		W

Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		($T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 25 \text{ A}$; $V_{GE} = 15 \text{ V}$; $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$	1.9	2.4	V
		2.2		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 0.7 \text{ mA}$; $V_{GE} = V_{CE}$	3	5	V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$; $V_{GE} = 0 \text{ V}$; $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$	0.04	0.04	mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V}$; $V_{GE} = \pm 20 \text{ V}$		200	nA
$t_{d(on)}$ t_r $t_{d(off)}$ t_f E_{on} E_{off}	Inductive load, $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$ $V_{CE} = 300 \text{ V}$; $I_C = 25 \text{ A}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$; $R_G = 10 \Omega$	30 50 320 70 1.1 0.6		ns ns ns ns mJ mJ
C_{ies} Q_{Gon}	$V_{CE} = 25 \text{ V}$; $V_{GE} = 0 \text{ V}$; $f = 1 \text{ MHz}$ $V_{CE} = 300 \text{ V}$; $V_{GE} = 15 \text{ V}$; $I_C = 15 \text{ A}$	1.6 140		nF nC
R_{thJC} R_{thJH}	with heatsink compound	2.0	1.0	K/W K/W

Features

- NPT IGBT
 - low saturation voltage with positive temperature coefficient
 - low switching losses
 - wide safe operating area
- HiPerFRED™ diode
 - fast reverse recovery
 - low operating forward voltage
 - low leakage current
- ISOPLUS i4-PAC™ package
 - isolated back surface
 - low coupling capacity between pins and heatsink
 - enlarged creepage towards heatsink
 - application friendly pinout
 - low inductive current path
 - high reliability
 - industry standard outline
 - UL registered E 72873

Applications

- medium frequency power supplies
 - boost chopper for power factor correction
 - transformer primary switch
- drives: supply of
 - switched reluctance machines
 - armature or excitation winding of DC machines
 - excitation winding of synchronous machines

Diode

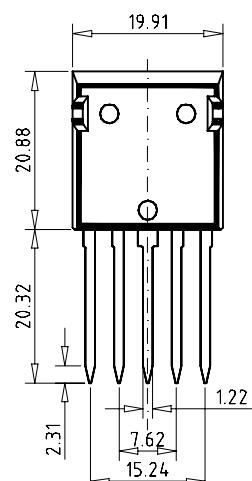
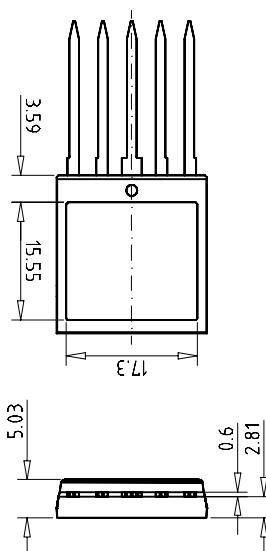
Symbol	Conditions	Maximum Ratings		
V_{RRM}	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	600		V
I_{F25}	$T_c = 25^\circ\text{C}$	30		A
I_{F90}	$T_c = 90^\circ\text{C}$	16		A

Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		min.	typ.	max.
V_F	$I_F = 25 \text{ A}; T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$	2.5 1.7	2.8 V	V
I_R	$V_R = V_{RRM}; T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$	0.1	0.1 mA mA	
I_{RM} t_{rr}	$\left. \begin{array}{l} I_F = 15 \text{ A}; dI_F/dt = -400 \text{ A}/\mu\text{s}; T_{VJ} = 125^\circ\text{C} \\ V_R = 300 \text{ V}; V_{GE} = 0 \text{ V} \end{array} \right\}$	7 50	A ns	
R_{thJC} R_{thJH}	with heatsink compound	4.6	2.3 K/W K/W	

Component

Symbol	Conditions	Maximum Ratings		
T_{VJ}		-55...+150		°C
T_{stg}		-55...+125		°C
V_{ISOL}	$I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}; 50/60 \text{ Hz}$	2500		V~
F_c	mounting force with clip	20...120		N

Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		min.	typ.	max.
C_p	coupling capacity between shorted pins and mounting tab in the case	40		pF
d_s, d_A	pin - pin	1.7		mm
d_s, d_A	pin - backside metal	5.5		mm
Weight		9		g

Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")

Данный компонент на территории Российской Федерации**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru
moschip.ru_4

moschip.ru_6
moschip.ru_9